平成 2 4 年度 施設整備·更新事業 浄水場薬注設備工事

特記仕様書

平成24年

三股町環境水道課

目 次

第	1 章	养	忩		則	•	•	•	•	•	1
	第 1	節			_	般	事	項			
第	2 章	賃	毫 気	設	備	•	•	•			3
	第 1 第 2					般央			設	備	
第	3 章	J	了事	仕	様	•	•	•			5
	第 1 第 2 第 3	節			共	般通気	事	項	工	事	
第	4 章	薬	医注	設	備	•	•	•			8
	第 1	節			薬	注	設	備			

第1章 総 則

第1節 一般事項

1. 適用範囲

この特記仕様書は「平成 24 年度 施設整備・更新事業 浄水場薬注設備工事」に適用 するものとする。

2. 関係法規の適用基準

- 1) 労働安全衛生法 (労働安全衛生規則)
- 2) 電気事業法
- 3) 電気設備技術基準
- 4) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編・電気設備工事編)
- 5) 日本工業規格 (JIS)
- 6)日本水道協会規格 (JWWA)
- 7) 日本電気学会 電気規格調査会標準規格 (JEC)
- 8) 日本電機工業会規格 (JEM)
- 9) 内線規程
- 10) その他関連法規 (国内法規)

3. 諸官庁等への手続き

工事施工に必要な関係署官庁、電力会社等への手続き及び諸費用は請負者負担にて迅速 に行い、その経緯については速やかに発注者に報告すること。

4. 機器寸法及び配置

本仕様書及び設計図書に記載されている寸法及び機器の配置は参考とし、承認図及び施工図により決定するものとする。

5. 提出図書

本契約後、請負者は指定の日までに発注者の定める様式による下記の書類を提出しなければならない。又提出した書類に変更を生じた場合、速やかに変更届を提出すること。

- 1) 契約約款による契約書類一式
- 2) 工事工程表・施工計画書
- 3) 打合せ議事録
- 4) 承認図(機器製作承認図・メーカーリスト・施工図等)
- 5) 試験成績表及び取扱説明書
- 6) 工事完成図書(Aサイズにて発注者が指示する部数)
- 7) 工事記録写真帳
- 8) その他発注者が必要と認めるもの

6. 保証期間

保証期間は引渡し後1年以内とし、その期間内に請負者の責任とみなされる原因によって事故(破損及び品質・性能低下等)が生じた場合、無償にて修理又は交換を行い完全に

補修しなければならない。但し、天災その他通常乙のみの責と考えられない場合は、別途 協議するものとする。

7. 機器及び材料

本工事に使用する機器及び材料は下記又は同等品とし、同一品種の材料に対しては一社製品を使用するものとする。

またメーカーリスト等を発注者に提出して承認を受けたものとする。

1)配電盤

水道用電気計装を熟知している会社の製品又は同等品以上とする。

2) 計装機器

水道用電気計装機器に精通している会社の製品又は同等品以上とする。

3) ケーブル及び電線類

JIS規格又は同等品以上とする。

4) 電線管及び付属品

JIS規格又は同等品以上とする。

5) その他

JISによる一般規格品とし適用規格のない特殊品については、発注者の承認を受けて使用すること。

第2章 電 気 設 備

第1節 一般仕様

本工事に使用する機器はJIS、JEC、JEMの各規格に準拠すること。

第2節 中央監視設備

1. 概要

中央浄水場薬注設備更新に伴い、データロガーの機能増設を行う。 中央監視操作卓、入出力盤信号入出力装置の更新を行う。

2. 機器項目

本工事に含まれる計装機器項目は下記とする。

1)	中央監視装置機能増設	1式
2)	中央監視操作卓信号入出力装置更新	1式
3)	入出力盤信号入出力装置更新	1式

3. 機器構成

1) 中央監視装置機能増設

主要機能増設項目

- 設備監視機能変更
- 計測監視機能変更
- 警報機能変更
- 帳票機能変更
- ・その他必要なもの

2) 中央監視操作卓信号入出力装置更新

更新内容

信号入出力装置の既設更新。尚、光ネットワーク通信に関しては、既設信号 入出力装置とのループ方式とする。上記に伴う盤内配線及びソフト構築を行う。

機器構成

•信号入出力装置

電源ユニット	$AC100\sim240V$	1台		
CPUユニット	計装用	1台		
ネットワークユニット	光	2 台		
入力ユニット	6 4 点	2 台		
出力ユニット	6 4 点	2 台		
基本ベースユニット	8スロット用	1枚		
・上記に伴う盤内配線及びソフト構築				
・その他		1式		

3)入出力盤信号入出力装置更新

更新内容

信号入出力装置の既設更新。尚、光ネットワーク通信に関しては、既設信号 入出力装置とのループ方式とする。上記に伴う盤内配線及びソフト構築を行う。

機器構成

• 信号入出力装置

電源ユニット	$AC100\sim240V$	2台		
CPUユニット	計装用	1台		
ネットワークユニット	光	1台		
アナログ入力ユニット	8チャンネル	6台		
入力ユニット	6 4 点	3台		
出力ユニット	6 4 点	2台		
基本ベースユニット	1 2スロット用	1枚		
増設ベースユニット	5スロット	1枚		
増設ケーブル	10m用	1式		
・上記に伴う盤内配線及びソフト構築				
その他		1式		

第3章 工事 仕様

第1節 一般事項

1. 適用範囲

本工事は「平成 24 年度 施設整備・更新事業 浄水場薬注設備工事」を対象とし、この内の電気計装設備工事に適用範囲は下記の通りとする。

1) 電源引き込み

設計図に示す通り構内引込柱に引込開閉器盤を取り付けて、これに動力と照明電源を 受けた後ケーブルで引下げ地中埋設して盤類に引込むものとする。

2) 屋外配線

設計図に基づいて、立ち下がり部・地中埋設部分とも電線管で保護するものとする。

3)屋内配線

配管は主として埋込配管とする。又配管はビニル電線管、合成樹脂製可とう電線管を 使用する。

尚既設設備においては、主として露出配管とし硬質ビニル電線管又は鋼製電線管を使用する。

4) 撤去工事

工事施工後に不要になるものは設計図に計上されているものとし、撤去したものは産業廃棄物及び建設副産物として処理を行うものとする。

5) その他

施設運用に支障を来たさぬ様、施設を熟知した業者立会いの下、施工を行うものとする。

立会業者は、当該計装設備の仕様、構造、特性及び保守点検業務に熟知した専門技術者を有する業者とする。

第2節 共通事項

1. 概要

本工事は関係法規(特記仕様書参照)に準拠し、電気的機械的に完全且つ美麗にして耐 久性に富み、保守点検が容易なように施工すること。

2. 位置の決定

機械の据付及び配管経路の詳細な位置決定については、建築図・機械設備図等を考慮し、 施工図の作成を行い承認図として提出の上、発注者の承諾を受けること。

3. 防湿、防錆処理

湿気・水気の多い場所、腐食性ガス・可燃性ガスの発生する場所などに施工する器具ならびに配線は、その特殊性に適合する電気的接続、絶縁及び接地工事を行った上、所定の防湿・防錆及び防爆処理を施さねばならない。

第3節 電気計装工事

- 1. 配電盤及び機器の据付
 - 1) チャンネルベースと盤本体はボルトにより堅固に固定すること。
 - 2) 器具の取付に際して構造物にはつり及び溶接を行う場合は、発注者の指示を受けた後施工し速やかに補修すること。
 - 3)機器の基礎ベースの施工は特に入念に行い水平垂直に十分注意すること。 据付後ひずみ・不揃い等は勿論、収納機器の性能に支障をきたす事のないように十分注意して施工すること。

2. 計装機器の据付

- 1) 据付の位置及び据付方法は、設計図面・特記仕様書及び取扱説明書によること。
- 2) 据付に際しては機器本体に溶接・切断等の加工を行ってはならない。

3. 重量物の設置

- 1)盤を固定するアンカーボルトは、地震等で転倒しないように十分な強度を有するものと し、サイズ及び本数は資料等を提出し発注者の承諾を得て決定すること。
- 2) 基礎は目荒し・打水をしてダボ鉄筋等を用いて転倒しないように固定するものとし、サイズ・本数及び長さについては資料等を提出し発注者の承諾を得て決定すること。また、上記以外の方法で施工できる場合も発注者の承諾を得て施工すること。

4. 電路工事

- 1) 電路工事は、電気設備技術基準・内線規程・電気設備工事共通仕様書等に準じるものとする。
- 2) 設計図面又は特記仕様書に記載のない場合は、発注者と打ち合わせを行い適切 な場所を選定すること。
- 3) 掘削に際しては地下埋設物について予め調査を行い、地下埋設物に損傷を与えてはならない。
- 4) 底面は、ガレキ等埋設管路に損傷を与えるものを取り除き、均一にすること。
- 5) 埋め戻しは、設計図面又は、特記仕様書に記載のない場合は、良質土を使用し水締め等 により均一に締め固めること。
- 6) ハンドホールの位置・形状は設計図面又は特記仕様書によること。
- 7) ハンドホール等で多数のケーブルが混在する場合は、ケーブルに行き先表示用のバンド 又は札を取り付けること。
- 8) 地中電線路に埋設テープを敷設する他、要所には必要に応じて電線路位置を確認できるものを設けること。
- 9)ケーブルの引込に先立ち、管内は十分に清掃すること。又、管の布設と同時に通線を行わない場合は管端口に蓋等を被せ防護すること。

5. 配線接続工事

- 1) 低圧動力ケーブルは、テープまたは J C A A 規格の材料を用いて端末処理を行うこと。 施工困難な箇所については、発注者の指示により施工すること。
- 2)機器類へのつなぎ込みは、圧着端子で行うと共にケーブルにはケーブル記号を記したバンド、又は札をシースに取り付けること。

- 3) 端末には絶縁被覆を被せること。
- 4) 制御ケーブルの各芯線には、端子番号と同じマークを刻印したマークバンドを取り付けること。
- 5) 配電盤に引き込むケーブルは、適切な指示物に堅固に固定し、接続部に過大な応力が掛からない様にすること。
- 6)機器端子箱等へ引き込む場合は、ビニル被覆可とう電線管等にてケーブルを保護すること。

6. 電線管工事

- 1) 電線管工事は電気設備技術基準及び内線規程に準ずるものとする。
- 2) 予備配管には 1.2mm 以上のビニル被覆鉄線を入れておくこと。
 - 1) 露出配管は天井又は壁面及び造営材に沿って布設し、堅牢に取り付けること。

7. 接地工事

- 1)接地は、すべて電気設備技術基準に準ずるものとする。
- 2)接地母線は、充分の太さのものを使用し、分岐は圧着またはロー付とする。
- 3)接地極埋設場所には、埋設標を設け種別・設置年月を明記する。

8. 工事材料

- 1) 電線及び付属品
 - イ) 構造

電線及び付属品は、JISにより製作された製品とする。

ロ) 電線の種類及び太さ

電線の種類及び太さは設計図面又は特記仕様書による。

- 2) 電線保護材
 - イ) 構造

管及び付属品はJIS規格により製作された製品とする。

ロ)管の太さ

管の太さは設計図又は特記仕様書によるが、特に記載のない場合は電線の断面 積の総和が管の断面積の32%以下となる様に選定すること。

- 3) プルボックス
 - イ) 構造

電気設備工事共通仕様書によるものとする。

第4章 薬 注 設 備

第1節 薬注設備

1. 概要

1. 次亜希釈ライン

1) 希釈水・次亜原液~次亜安定槽

希釈水生成用活水器及び次亜原液タンクは既設を利用する。

次亜塩素酸ソーダ希釈水を活水器にて生成した後、希釈水制御ポンプ×2 台と次亜送液ポンプ×2 台にて、希釈水と次亜塩素酸ソーダ原液(12%濃度)を流量比例により混合する。これらのポンプは2台並列運転を基本(通常1台当り50%程度の運転)とし、1台休止時は残りのポンプで全量供給可能な能力とする。

希釈濃度はタッチパネルにて任意設定が可能なものとし、次亜塩素酸ソーダ原液の使用量は電極にて管理する。

希釈次亜塩素酸ソーダの次亜注入槽への補給量は、次亜注入量の消費時間に対し、生成 速度を任意に設定出来るものとする。

個別に機器(希釈水制御ポンプ、次亜送液ポンプなど)が故障した場合は、希釈次亜塩素酸ソーダの生成に支障が生じないように制御システムにて希釈生成を行うものとし、希釈水制御ポンプが1台故障した場合、次亜送液ポンプやライン電動弁が個々に切換運転を行い希釈次亜塩素酸ソーダの生成を継続させる。

2) 希釈安定槽

一定の倍率で混合された次亜塩素酸ソーダを均一、かつ貯留するため既設の希釈タンク (上下2槽方式)×2基を利用するものとし、上部を反応槽、下部を安定槽とする。

希釈安定槽は常時2基(保守点検時は1基)を使用する。

なお、下部の安定槽と後段の次亜注入槽の液位レベルは同一とする。

2. 次亜注入ライン

希釈された次亜塩素酸ソーダは、次亜注入槽に貯留後、次亜注入ポンプ×2 台にて原水流入部(着水池一次側)の2地点に注入する。送水ポンプー次側(第4配水池二次側)の1地点は予備注入点とする。

注入ポンプは 2 台並列運転を基本とし、流量-残塩比例 (2 入力演算 P I D調節計) 制御とする。

個別に機器(次亜注入ポンプ)が故障した場合は、希釈次亜塩素酸ソーダの制御に支障が 生じないように、健全機に自動切換運転を行う。

3. 運転信号・表示信号

運転信号は無電圧 a 接点、表示信号は DC4~20mA とし、これらは外部に出力出来るものとする。

2. 設備機器

1. 制御盤 (更新)

数 量 1面

型 式 屋内自立型 タッチパネル式

材 質 SS400

塗装色 メラミン焼付塗装 マンセル 5Y7/1 半艶

制御方式 流量-残塩濃度比例方式

2. 次亜貯槽 (既設改造)

 数
 量
 2基

 材
 質
 PVC

 容
 量
 1000L

改 造 超音波レベル専用架台・塩ビ溶接加工 2組

移送ポンプ専用架台・塩ビ溶接加工 2組

3. 次亜貯槽電極 フロートレス チタン (既設)

数 量 2台

型式フロートレス式材質電極棒チタン

分解整備 薬品洗浄

4. 定圧ポンプ (既設)

数 量 2台

吐 出 量 56L/min 揚程10m

口 径 20A

電 源 AC200V 3φ 0.25kw

分解整備 軸受・メカシール交換 2組

5. 活水器 (既設)

数 量 2台

材 質 セラミック接触ろ材・アクリル・SUS

分解整備 洗浄 2 台

6. 希釈水制御ポンプ (新設)

数 量 2台

型 式 スムーズフロー型

吐出量 350ml/min (0.1MPa時)

材質 ポンプヘッド PVC

ダイヤフラム PTFE/CR

チャッキボール セラミック

継 手 PVC

口 径 吸込口 JIS10K15A

吐出口 JIS10K15A

制御方式 インバータ制御 100:1

電 源 AC200V 3φ 0.4Kw 60Hz

7. 水用電動弁 (更新)

数 量 2台

型 式 モータ駆動型

材 質 PVC

制御方式 開一閉 運転

口 径 15A

電 源 AC100V 1φ 60Hz

8. 次亜送液ポンプ (更新)

数 量 2台

型 式 液中バルブレス型

最大吐出量 38m1/min

最大吐出圧 1. OMPa

接液材質 ポンプヘッド PVC

シリンダー・プランジャー セラミック

継手 PVC

制御方式 流量比例制御(DC4~20mA入力)

電源 AC100~240V 50/60Hz

9. カートリッジフィルター (新設)

数 量 2台

型 式 カートリッジ型

材質 本体 PP・アクリル

フィルタ 100 ミクロン L-125

口 径 15A (RS-20-15 付)

10. 水用流量計 (新設)

 数
 量
 2台

 型
 式
 電磁式

材 質 本体 PPS

電極 SUS316L

アースリング SUS316

パッキン FKM (フッ素ゴム)

流量範囲 0.05~1L/min

対象液体 水

電 源 DC24V±10%

(センサー供給電源含む、本器50mA以下)

接続口径 R1/4

その他 表示ユニット付き

11. 希釈安定槽 (既設改造)

 数
 量
 2基

 材
 質
 PVC

 容
 量
 200L

改 造 上部希釈反応槽ノズル加工・液位計加工 2 組

下部希釈安定槽ノズル加工・液位計加工 2組

12. 次亜注入槽 (既設改造)

 数
 量
 2基

 材
 質
 PVC

 容
 量
 300L

改 造 超音波レベル専用架台・加工塩ビ溶接 2組

槽上部フロートレス電極座加工塩ビ溶接 2組

13. 次亜貯槽レベル計 (新設)

数 量 2台

型 式 超音波型

材 質 PP

距離測定範囲 $0.3 \sim 4.0 \text{ m}$

分解能 計測 1 mm、表示 1 cm

電 E DC12~24V

消費電力 3 W

出 力 DC4~20mA (最大負荷抵抗500Ω)

14. 次亜注入槽電極 (更新)

数 量 2台

型 式 フロート型 材 質 PVC、PP

測定点数 4点

15. 次亜注入ポンプ (更新)

数 量 2台

型 式 スムーズフロー型

吐出量 350ml/min (0.1MPa時)

材質 ポンプヘッド PVC

ダイヤフラム PTFE/CR

チャッキボール セラミック

継 手 PVC

口 径 吸込口 JIS10K15A

吐出口 JIS10K15A

制御方式 インバータ制御 100:1

電 源 AC200V 3φ 0.4Kw 60Hz

数 量 2台

材質接液部 PVC、テフロン等制御方式インバータ制御 100:1

電 源 AC200V 3φ 0.4Kw 60Hz

16. 一次側残留塩素計 (既設改造)

数 量 1基

型 式 回転電極式

測定方法 ポーラログラフ方式

測定範囲 $0 \sim 2 \, \text{mg/L}$ 表示方式 デジタル表示

出力信号 DC4~20mA (最大負荷抵抗 5 0 0 Ω)

電極洗浄方式 セラミックビーズ洗浄方式

電 源 AC100V±10% 50/60Hz

消費電力 約15 V A

17. 二次側残留塩素計 (既設改造)

数 量 1基

型 式 回転電極式

測定方法 ポーラログラフ方式

測定範囲 $0 \sim 2 \, \text{mg/L}$ 表示方式 デジタル表示

出力信号 $DC4\sim20$ mA(最大負荷抵抗 500 Ω)

電極洗浄方式 セラミックビーズ洗浄方式

電 源 AC100V±10% 50/60Hz

消費電力 約15 V A

18. 高感度濁度計 (更新)

数 量 1基

型 式 高感度低濃度型

測定方法 表面散乱方式(連続) 表示方式 デジタル4桁LED

測定範囲 0.000~2.000

出力信号 $DC4\sim20mA$ (最大負荷抵抗 600 Ω)電 源 $AC100V\pm10\%$ (50/60Hz)

消費電力 約65 V A

その他 エアーカーテン付き・乾燥剤不使用

19. pH計 (既設改造)

数 量 1基

型式超音波洗浄型測定方法ガラス電極方式

測定範囲 0.00~14.00pH

出力信号 $DC4\sim20$ mA (最大負荷抵抗 900 Ω) 繰り返し性 pH ±0.05以内 (等価入力において)

直線性 pH ±0.05以内(等価入力において)

電源 AC100~240V 60Hz

消費電力 約10 V A

その他 ポールスタンドタイプ

20. 一次流量指示警報計 (更新)

数 量 1台

型 式 デジタル表示型 入力信号 DC4~20mA

電 源 AC100V 50/60Hz

21. 二次流量指示警報計 (更新)

数 量 1台

型式デジタル表示型入力信号DC4~20mA

電 源 AC100V 50/60Hz

22. 一次残塩指示警報計 (更新)

数 量 1台

型式デジタル表示型入力信号DC4~20mA

電 源 AC100V 50/60Hz

23. 二次残塩指示警報計 (更新)

数 量 1台

型 式 デジタル表示型

入力信号 DC4~20mA

電源 AC100V 50/60Hz

24. 濁度指示警報計 (更新)

数 量 1台

型 式 デジタル表示型

入力信号 DC4~20mA

電 源 AC100V 50/60Hz

25. pH指示警報計 (更新)

数 量 1台

型 式 デジタル表示型

入力信号 DC4~20mA

電 源 AC100V 50/60Hz

26. 水用流量指示警報計 (1台新設・1台更新)

数 量 2台

型 式 デジタル表示型

入力信号 DC4~20mA

電 源 AC100V 50/60Hz

27. 安全弁·背圧弁 (7台新設·5台更新)

数 量 12台

型 式 ダイヤフラムスプリング調整型

材 質 PVC·FPM·PTFE

口 径 15A

調整範囲 $0 \sim 0$. 4 MPa

28. 次亜注入指示調節計PID (更新)

数 量 3台

型 式 1ループ(位置比例タイプ)型

制御モード カスタム演算制御

制御方式 流量-残塩信号入力比例制御出力

入力方式 DC1~5V

(DC4~20mAを250Ω抵抗で変換)

制御信号 DC4~20mA

電源 AC100~240V 50/60Hz

消費電力 約20 V A

その他 注入用2台、非常用1台

29. タッチパネル (更新)

数 量 1台

型 式 12.1型 TFTカラー液晶(高輝度、広視野角)

表示サイズ 246 (W) ×184.5 (H)

解 像 度 800×600 【ドット】

表 示 色 65536色

メ モ リ フラッシュメモリ 15Mバイト

外形寸法 3 1 6 (W) × 2 4 2 (H) × 5 2 (D)

電源電圧AC100~240V消費電力46W以下(通常時)

30. 隔膜式接点付圧力計 (4台新設・2台既設)

数 量 6台(うち4台デジタル表示)

型 式 隔膜式圧力計 DC4~20mA出力

圧力範囲 $0 \sim 1 \, \text{MP a}$

接液部材質 PVC及びPTFE

接点型式指針白金接点(上限 a 接点)接点許容量A C 1 0 0 V 0. 5 A

接点設定法 内部調整式

31. 予備用制御盤 (新設)

数 量 1面

型式屋内壁掛型材質SS400

塗装色 メラミン焼付塗装 マンセル 5Y7/1 半艶

制御方式 流量-残塩濃度比例方式

32. 非常用次亜ポンプ (更新)

数 量 1台

型 式 液中バルブレス型 最大吐出量 38ml/min

最大吐出圧 1. OMP a

接液材質 ポンプヘッド PVC

シリンダー・プランジャー セラミック

継手 PVC

制御方式 流量-残塩濃度比例制御(DC4~20mA入力)

電源 AC100~240V 50/60Hz

33. 第3配水残留塩素計 (既設改造)

数 量 1基

型 式 回転電極式

測定方法 ポーラログラフ方式

測定範囲 $0 \sim 2 \, \text{mg/L}$ 表示方式 デジタル表示

出力信号 $DC4\sim20$ mA (最大負荷抵抗 500 Ω)

電極洗浄方式 セラミックビーズ洗浄方式

電 源 AC100V±10% 50/60Hz

消費電力 約15 V A

34. 寺柱残留塩素計 (既設改造)

数 量 1基

型 式 回転電極式

測定方法 ポーラログラフ方式

測定範囲 $0 \sim 2 \,\mathrm{mg/L}$ 表示方式 デジタル表示

出力信号 $DC4\sim20$ mA(最大負荷抵抗 500 Ω)

電極洗浄方式 セラミックビーズ洗浄方式

電源 AC100V±10% 50/60Hz

消費電力 約15 V A

35. ガスロックセンサー (新設)

数 量 4台

型 式 光電スイッチ付次亜仕様

流量範囲 1 m l / m i n ~ 5 m l / m i n

感度調整ボリュウム付検出方法光電フロート式

制御出力 出力電流1.5~4mA 負荷電流0.8mA

電源電圧 DC12~24V±10%

3. インターフェイス通信(中央盤への外部出力信号)

1.	(10)水用流量計	流量表示值信号	DC4~20mA出力	2式
2.	(13)次亜注入槽	レベル表示信号	DC4~20mA出力	2式
	レベル計			
3.	次亜送液ポンプ	瞬時注入量信号	DC4~20mA出力	2式
	制御出力信号)			
4.	(16)一次残留塩素計	指示値信号	DC4~20mA出力	1式
5.	(17)二次残留塩素計	指示値信号	DC4~20mA出力	1式
6.	(18)高感度濁度計	指示値信号	DC4~20mA出力	1式
7.	(19) p H計	指示値信号	DC4~20mA出力	1式
8.	(30)隔膜式圧力計	指示値信号	DC4~20mA出力	4式
9.	(33)第3配水	指示値信号	DC4~20mA出力	1式
	残留塩素計			
10.	(34)寺柱残留塩素計	指示値信号	DC4~20mA出力	1式
11.	重故障警報	異常信号	無電圧 a 接点出力	1式
12.	軽故障警報	異常信号	無電圧 a 接点出力	1式
13.	次亜貯槽渇水警報	異常信号	無電圧 a 接点出力	1式

4. 工事範囲

(1) 配管工事

1.	給水管	\sim	活水器(2次側)	1式
2.	活水器(2 次側)	\sim	希釈安定槽(1次側)	1式
3.	送液ポンプ	\sim	注入点(次亜原液)	1式
4.	希釈安定槽(2次側)	\sim	次亜注入槽(1次側)	1式
	※ドレンも含む			
5.	次亜注入槽(2次側)	\sim	マニホールド(1 次側)	1式
6.	マニホールド(1 次側)	\sim	各注入点(希釈次亜)	1式
7.	次亜貯槽連絡配管・排気	〔管	・原水サンプリング管	1式

(2) 電気工事

1.		\sim	(3)次亜貯槽電極	2式
2.		\sim	(4)定圧ポンプ	2式
3.		\sim	(6)希釈水制御ポンプ	2式
4.		\sim	(7)水用電動弁	2式
5.		\sim	(8)次亜移送ポンプ	2式
6.		\sim	無注入検知センサー	2式
7.	(1)制 御 盤	<u> </u>	(10)水用流量計	2式
8.		\sim	(13)次亜注入槽レベル計	2式
9.		\sim	(14)次亜注入槽電極	2式
10.		\sim	(15)次亜注入ポンプ	2式
11.		\sim	(16)一次残留塩素計	1式
12.		\sim	(17)二次残留塩素計	1式
13.		\sim	(18)高感度濁度計	1式
14.		\sim	(19) p H計	1式
15.		\sim	(30)隔膜式圧力計	6式
16.		\sim	取水流量信号	1式
17.		\sim	送水流量信号	1式
18.	(31)予備用制御	盤~	(32)非常用次亜ポンプ	1式
19.		\sim	(1)制御盤/取水流量信号	1式
20.		\sim	(1)制御盤/一次残留塩素指示信号	1式
21.		\sim	(1)制御盤/主電源	1式
22.	(1)制 御 盤	\sim	(33)第3配水残留塩素計	1式
23.		\sim	(34)寺柱残留塩素計	1式
24.	(31)予備用制御	盤~	取水流量信号(仮設分)	1式
25.		\sim	(16)一次残留塩素指示信号(仮設分)	1式
26.		\sim	主電源 (仮設分)	1式